

第17回 **組込みシステム開発技術展**

ESEC



株式会社 **シキノハイテック**

出展ブース番号 西3-70

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、弊社は昨年に引き続き「ESEC 第17回 組込みシステム開発技術展」に出展の運びとなりましたのでご案内申し上げます。

多数の商品展示の他、デモンストレーションによる製品紹介などを行います。

ご多忙の折 誠に恐縮では御座いますが、是非ともこの機会に弊社ブースにお立ち寄り下さいますようお願い申し上げます。

敬具

出 展 商 材

CMOSカメラソリューション

産業用途向けインテリジェントカメラモジュール

IPソリューション

多ビット深度対応 Lossless/Lossy 静止画圧縮伸長IPコア

システム開発ソリューション

組込みカメラシステム向け映像システムプラットフォーム

ASICターンキーソリューション

LSIウエハー及び狭小実装技術を用いた小型ASICモジュール

ご 案 内

主催者HP <http://www.esec.jp/>

※本件に関するお問合せ先

営業部 TEL:06-6150-7733 (大阪) 03-5777-3340 (東京)

E-mail: exhibition@shikino.co.jp